特許協力条約に基づく国際出願

願 書

出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処

国際出願番号	官庁記入欄 —————
国際出願日	PCI
(受付印)	(21.5.04)
中國 1 サけけ神 1 の書稿ね 品	

理されることを請求する。	\ 《领印/			
	出願人又は代理人の書類記号 (希望する場合、最大 1 2字)	S04P0692W000		
第1欄 発明の名称				
金型表面装飾方法及び金型				
第 Ⅱ 欄 出願人 この欄に記載した者は、発明者でもある	90			
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に配載;法人は公式の完全な名称を配載;お	あて名は写便番号及び国名も記載)	电话音号:		
ソニー株式会社		03-5448-2111		
SONY CORPORATION		フェクシミリ番号 03-5448-2244		
〒141-0001 日本国東京都品川区北品川	•	加入電信番号:		
7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinag	awa-ku,	HIST I DE M. C.		
TOKYO 141-0001 JAPAN		出願人登録番号: 		
ロール は JAPAN Language Languag	所 <i>(国名)</i> : 日本国	JAPAN		
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 V 米国を除	くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国		
第 Ⅲ 欄 その他の出願人又は発明者				
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に配義;法人は公式の完全な名称を配載;あ	って名は郵便香号及び国名も記載)	この欄に記載した岩は 次に該当する:		
戸 倉 邦 彦 TOKURA Kunihiko		出願人のみである。		
〒141-0001 日本国東京都品川区北品川6丁目7番35号 V 出願人及び発明者である。				
ソニー株式会社内				
c/o SONY CORPORATION				
7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, 出願人登録音号:				
TOKYO 141-0001 JAPAN				
日本国 JM M	^{所(国名):} 日本国,	JAPAN		
この機に記載した者は、次の	くすべての指定菌 💟 米国のみ	追記欄に記載した指定菌		
Ⅴその他の出願人又は発明者が続葉に記載されている。				
第IV欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名				
次に記載された岩は、国際後関において出願人のために行動する:		2代衰者		
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に配載; 庄人は公式の完全な名称を配載; あ	1	电話番号:		
12288 弁理士 角 田 芳 末 TSUNODA Yoshisue 03-3343-5821				
11351 弁理士 磯 山 弘 信 ISOYAMA Hironobu 703-3348-2746				
〒160-0023 日本国東京都新宿区西新宿1丁目8番1号 加入電信番号:				
新宿ビル				
Shinjuku Bldg., 8-1, Nishishinjuku 1-chome, 代理人生職番号:				
Shinjuku-ku, TOKYO 160-0023 JAPAN 通知のためのあて名:代理人又は共通の代音者が選任されておらず、上記枠内に特に通知が送付されるあて名を記載している場合は、レ印を付す。				
表式PCT/RO/101 (第1用紙) (2004年1月版)				

2	
	•

第 III 欄の続き その他の出願人又は発明者		
この続葉を使用しないと	きは、この用紙を顧客に含めないこと。	
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を制	2載:あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は 大に該当する:
瓜 生 勝 URYU Masaru 〒141-0001 日本国東京都品川区北品	川6丁目7番35号	出願人のみである。
ソニー株式会社内 c/o SONY CORPORATION		発明者のみである。 <i>(ここにレ印を付したときは、</i>
7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shina TOKYO 141-0001 JAPAN	gawa-ku,	以下に記入しないこと) 出願人登録番号:
国籍 (国名): 日本国 JAPAN	(国名): 日本国 JAPA	AN .
この欄に配載した者は、次の	国を除くすべての指定国 🔻 米国のみ	追記欄に記載した指定国
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を配	記載;あて名は写便番号及び国名も記載)	この概に記載した者は 次に該当する: 出願人のみである。 出願人及び発明者である。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと) 出願人登録番号:
国籍 (固名):	住所 (固名):	
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米	国を除くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を配	記載;あて名は鄭便番号及び国名も記載)	この機に配載した者は 次に該当する: 出願人のみである。 出願人及び発明者である。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、 以下に配入しないこと) 出願人登録番号:
国籍 (国名):	住所 (国名):	I
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米	国を除くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に配載; 法人は公式の完全な名称を配	受職;あて名は郵便番号及び国名も配載)	この機に記載した者は 次に該当する: 出願人のみである。 出願人及び発明者である。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと) 出願人登録番号:
国籍(国名):	住所 (固名):	
この欄に記載した岩は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米版 その他の出願人又は発明者が他の統葉に記載されている。	国を除くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
でいっては光の石が地の枕来に比較されている。		<u> </u>

3	=
_	8

第V欄 国の指定					
この願書を用いてされた国際出願は、規則4.9 (a) に基づき、国際出願日に拘束される全ての PCT 締約国を指定し、取得しうるあらゆる種類の保護を求め、及び該当する場合には広域と国内特許の両方を求める国際出願となる。しかしながら、以下の国については指定をせず、その国の国内保護を求めない。 □ DE ドイツについては指定をしない □ KR 韓国については指定をしない □ RU ロシアについては指定をしない (上記のチェック欄は、それらの国々の国内法令に基づき、国際出願が主張する優先権主張の基礎となる先の国内出願の効果が消滅することを避けることを目的に、当該国の指定を除外するときに使用することができる。しかし、いったん除外した指定は、それを変更することはできない。これらの国及びそのような制度を有する国が持つ国内法令手続の結果に関しては、第V欄の備考を参照。)					
第 VI 欄 優先権	主張 				
以下の先の出願に基づ	く優先権を主張する:				
先の出願日	先の出願番号		先の出願		
(日. 月. 年)		国内出願: パリ条約同盟国名又は WTO 加盟国名	広域出願:*広域官庁名	国際出願:受理官庁名	
23.05.03	特願2003- 146741	日本国 JAPAN			
(2)	140141				
(3)					
他の優先権の言	主張(先の出願)が追記欄に記	L 記載されている。			
		<i>て出願されたものに限る</i>) のうち、以	下のものについて、出願書類の器	部謄本を作成し国際事務局へ送付する	
ことを、受理官庁(日本国特許庁の長官)に対して請求する					
第 VII 欄 国際課	查機 関				
国際調査機関(ISA)の選択(2以上の国際調査機関が国際調査を実施することが可能な場合、いずれかを選択し二文字コードを記載。)					
ISA/JP 先の調査結果の利用請求;当該調査の照会 (先の調査が、国際調査機関によって既に実施又は請求されている場合) 出願日(日.月.年) 出願番号 国名(又は広域官庁名)					
第VIII欄 申立	T				
この出願は以下の申:	立てを含む。(下記の該当す	トる欄をチェックし、右にそれぞれ	の申立て数を記載)	申立て数	
第 VIII 欄(i) 発明者の特定に関する申立て :					
第 VIII 欄(ii) 出願し及び特許を与えられる国際出願日における 出願人の資格に関する申立て :					
第 VIII 欄(i	ii) 先の出願の優先 出願人の資格に	た権を主張する国際出願 :関する申立て	日における :		
第 VIII 欄(i	※明者である旨 (*) (米国を指定国		;		
第 VIII 欄(v	v) 不利にならない 立て	開示又は新規性喪失の	例外に関する申 :		

3	t						
ı.			÷				

第 I X 欄 照合欄 ; 出願の言語				
この国際出願は次のものを含む。 (a) 紙形式での枚数 願書(申立てを含む) 4 枚	この国際出願には、以下にチェックしたものが添付されている。 数 1. V 手数料計算用紙 . 1			
明細春(配列表または配列表に関連 するテーブルを除く) … 6 枚	1. □ ▼			
第求の範囲······· 1 枚	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
要約書	2. 以 個別の委任状の原本 : 1			
図面3 校	3. 包括委任状の原本			
小 針 15 枚	4. 💟 包括委任状の写し(あれば包括委任状番号) : 2			
配列表	5. 記名押印(署名)の欠落についての説明書			
配列表に関連するテーブル 校 (いずれも、紙形式での出願の場合はその枚数				
コンピュータ読み取り可能な形式の有無を問わない。 下記(O)参照)				
合 計 15 枚	' · L			
(b) コンピュータ読み取り可能な形式のみの (家施細則第801号(a)(i))	8.			
(i) 配列表	9. (媒体の簡類と枚数も表示する) 規則 13 の 3 に基づき提出する箇際調査のための写し			
(ii) 配列表に関連するテーブル	(1) (国際出願の一部を構成しない) :(<i>左隔(b)①又は(C)①にレ印を付した場合のみ)</i>			
(C) コンピュータ読み取り可能な形式と同一の (実施細則第 801 号(a)(ii))	(III)			
(i) 配列表	10. コンピュータ読み取り可能な配列表に関連するテーブル (媒体の雑類と枚数も表示する)			
(ii)	(i) 実施細則第 802 号 b の 4 に基づき提出する国際調査のための写し : (国際出願の一部を構成しない)			
と枚数 配列表	(左楣(b)(ii) アは(C)(ii)にレ印を付した場合のみ) 実施細則第 802 号 b の 4 に基づき提出する国際調査のための写しを含む追加的写し			
配列表に関連するテーブル	(iii) 国際調査のための写しの同一性、又は左欄に記載した配列表に関連したテー : ブルを含む写しの同一性についての陳述書を添付			
(追加的写しは右欄9. (記)または10(記)に記載)	11. その他(睿類名を具体的に記載):			
要約書とともに提示する図面: 2	本国際出願の言語: 日本語			
第X欄 出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印 を人の氏名(名称)を記載し、その次に押印する。				
	角田芳末			
	磯 山 弘 信			
	受理官庁記入欄 2. 図面			
1. 国際出願として提出された書類の実際の受理の日				
3. 国際出願として提出された書類を補完する書面又は図 その後期間内に受理されたものの実際の受理の日(記	/ 			
4. 特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補充の第	間内の受理のB			
5. 出願人により特定された 国際調査機関 I S A / J P	6. 調査手数科未払いにつき、国際調査機関に 調査用写しを送付していない。			
	国際事務局記入欄 ————————————————————————————————————			
記録原本の受理の日:				

明 細 書 金型表面装飾方法及び金型

技術分野

5 本発明は、射出成形をはじめとする樹脂成形に用いる金型及び 金型表面装飾方法に関する。

背景技術

- 近年、自動車や家電で使用されるプラスチック成形品は、その 10 商品の高級感や付加価値を高めるため、成形品の外観や仕上げは 特に重要視されている。特に射出成形等によって成形される樹脂 成形品は、金型の表面装飾によってさまざまな顔を持つことがで きる。従来から、これら成形における金型の表面装飾には金型を 化学薬品の作用によって腐食させるエッチング法があり、梨地・
- 15 皮・木目・柄・線シボ等、幾何学模様など、様々なパターンを刻み込むことが可能である。また、物理的に対象物の表面に、砂やガラスビーズなどを吹きつけ、細かい模様をつけるサンドブラスト(ホーニング)処理がある。
- 一方、液状のフォトレジストを金型全体にスプレーし、写真製 20 版したフィルム状のフォトマスクを金型に密着させ、露光、現像 してエッチング等必要な部分の金属部分を露出させる方法がある。 以下、図3を用いて従来のフィルム状のフォトマスクを用いた 方法について説明する。
- まず、図3のAに示すように、写真製版したフィルム状のフォ 25 トマスクを、金型の形状を基に展開した平面図に合わせて切り取り、フォトマスク11,12,13を作成する。次に図3のBのように切り取ったフォトマスク11,12,13をフォトレジストを塗布した金型20に合わせて密着させ、フォトマスクのつな

ぎ目をテープ等で貼り合わせ、露光、現像する。次に、フォトレジストの現像状態をチェックし、フォトマスクのつなぎ目部分の 非連続部分を修正した後、エッチングして金型 2 0 にパターンを 刻んでいた。

5 また、金型に塗布したフォトレジストに、レーザーを用いて直 接露光させる方法もある。

日本国特許庁発行の特開昭 5 1 - 6 3 8 6 6 号公報には、射出成形用金型のコアー側の表面にエッチング加工により凹凸を形成する方法についての開示がある。

10 しかし、エッチング法や、サンドブラスト(ホーニング)処理による装飾は金型全体に施すことは希であり、施す必要のない部分にはマスキング用の粘着テープなどで、覆い隠す必要がある。これらは金型が複雑な3次元の形状を有する場合や、細かい部分があった場合は手作業に頼ることが多く、手間がかかり処理には15 限界があった。

一方、フォトレジストを使用してマスキングする方法は、上記のマスキングに比べると、精度よくパターンが形成できる可能性が高い。しかしながら、3次元上の金型にパターンを刻みたい場合など、フォトマスクを3次元金型上に切ってつなぎ合わせる必要があり、どこかの部分ではフォトマスクのつなぎ目が発生することになり、完全な転写を施すことは不可能である。そのため、図3のCに示すように金型表面のパターンにつなぎ目20 a が残り、外観的に問題があった。また、これらフォトマスクをつなぎ合わせることは人手に頼るしかなく、大変手間のかかる作業であった。

また、レーザーを用いて直接露光させる方法はコストがかかり、 3次元形状になると露光にも限界があった。

本発明の目的は、3次元の形状を有する金型全体、又は一部に

フォトマスクのつなぎ目がなく簡単にパターンを転写することで ある。

発明の開示

15

20

25

5 第1の発明は、金型の表面にフォトレジストを塗布し、

前記金型の形状と同様な形状にフィルム状のフォトマスクを成形し、

前記形状に成形されたフォトマスクを、前記フォトレジストが 塗布された金型に密着させて、露光及び現像を行い、

前記現像された金型にエッチングで、前記フォトマスクに形成されたパターンを刻むことを特徴とする金型表面装飾方法である。 第2の発明は、第1の発明の金型表面装飾方法において、

前記金型の形状と同様な形状にフィルム状のフォトマスクを成形する処理は、加熱されたフォトマスクを所定の型に密着させる 処理としたものである。

第3の発明は、樹脂成形用の金型において、

前記金型の表面に塗布されたフォトレジスト上に、前記金型の 形状と同様な形状に成形されたフィルム状のフォトマスクを密着 させて、エッチングのための露光及び現像を行って、前記フォト マスクに形成されたパターンが刻まれた形状とした金型としたも のである。

このようにしたことで、3次元曲面を有する金型の表面に均一でかつ、簡単にパターンを刻むことが可能になり、外観の優れた成形品を実現することができる。このため、従来まで不可能であった3次元上のデザイン幅が広がり、付加価値を向上させた製品を提供することが可能となる。

図面の簡単な説明

図1は、金型の形状の一例を示した斜視図である。

図 2 は、本発明の実施の形態による金型表面の装飾工程を示す 説明図である。

図3は、従来技術による金型表面の装飾工程を示す説明図である。

発明を実施するための最良の形態

20

以下、本発明の一実施の形態を、図1及び図2を参照して説明する。

- 10 図1は本例を適用した金型の形状の例を示した斜視図である。 金型1は、スピーカに用いる振動板を成形するための金型である。 円錐形状の3次元曲面部1aを有しており、本例の場合には、デ ザイン上等の理由から、3次元曲面部1aを含む振動板表面全体 に幾何学的な模様等の模様を形成する。
- 15 図2は本例による金型表面装飾処理の作業工程の例を示している。

まず、図2のAに示すフォトマスク2を作成する。パターンの デザインはこの例では格子状としている。このデザインをCAD (Computer Aided Design)で作成し、厚み100,mのポリエ ステル製フィルムに写真製版する。これがパターン形成済のフォ トマスク2である。

次に、図2のBでフォトマスク2を金型と同じ形状に成形する ため、遠赤外線ヒータ3を用いて熱する。その際の温度、及び時間は170~180℃、20~30秒程度とし、形成されたパタ - ンを崩すことのない温度とする。温度と時間はフォトマスク2 に用いるフィルムの厚みに依存するため、提示した条件に限定されるものではない。

次に、図2のCに示すように、加熱されたフォトマスク2を金

型1と同様の形状に成形するため、成形用の型4に真空成形法を用いて密着させ、成形する。

以上の方法により図2のDに示すように、金型と同じ形状のフォトマスク2´を作成する。

5 次に図2のEに示した金型1のモールドベースの挿入部分等、 加工に無関係な部分をマスキングテープ等で処理後、脱脂処理、 乾燥させ、液状フォトレジストをスプレー塗布し、例えば80℃ で15分乾燥させる。図2のFに示す。

次に図2のGに示すように、金型と同じ形状に成形されたフォ 10 トマスク2´を、フォトレジストを塗布、乾燥させた金型1´に密 着させ、フォトレジストに所定エネルギーを露光後、例えば20℃ 炭酸ナトリウム1%水溶液でスプレー現像する。これにより、金 型1´上に継ぎ目のないパターンを転写することができる。また、 フォトマスクのつなぎ目の修正作業が必要なくなるため、手順を 15 簡略化できる。

このようにしてパターンを転写された金型 1 ′に塩化第 2 鉄水溶液をスプレーし、水洗後、例えば 5 0 ℃ 2 %の水酸化ナトリウム水溶液でフォトレジストを剥離し、図 2 の H に示す、所定のパターンを刻まれたエッチング済みの金型 1 "ができる。

20 以上説明した処理により作成された金型 1 "を用いて振動板の射出成形を行うことで、成形された振動板は、円錐形表面上及び全体に均一なパターンが描かれ、外観的にも良好な状態になる。即ち、従来例として図 3 の C に示したようなつなぎ目 2 0 a が残るようなことがなく、フォトマスク 2 に描かれたとおりの模様が25 成形部品に描かれることになる。

なお、本実施の形態に係るフォトマスクに用いるフィルムは、 汎用のポリエステルフィルム上に感光性材料を塗布したものであ り、厚みは100μm以上250μm以下が望ましく、真空成形 等の成形技術によって成形可能なことが必要とされる。もちろん、これ以外の材質、厚みでも、真空成形できればこれに限定されるものではない。塗布されている感光材は特に限定されることはないが、パターン形成済みフィルムを真空成形する際、ベースのポリエステルフィルムの伸びに追随し、成形時の熱に対して、形成したパターンを破壊することのない耐熱性を有しているものが望ましい。

また、本実施の形態で用いることができるフォトレジストは、 3次元曲面にコーティングする必要があるためスプレーコーティ 10 ング可能なものであり、乾燥させることでタックフリーとなれば、 ネガ型、ポジ型のどちらでもよい。

レジストの露光時に用いる光源は、光源方向に対して金型の垂直面の露光量が足りないため、多少でも角度を変更できる装置が望ましく、レジストの吸収波長にあった光源であれば特に限定されるものではない。

また、上述した実施の形態では、スピーカに用いる振動板を成形するための金型に適用したが、その他の樹脂部品を成形するための金型にも適用できることは勿論である。また、金型の表面に形成させる模様についても、上述した均一なパターンでなくても良く、文字や記号などを模様として表面に描くようにしても良い。

産業上の利用可能性

5

15

20

本発明によると、3次元曲面を有する金型の表面に均一でかつ、 簡単にパターンを刻むことが可能になり、外観の優れた成形品を 25 実現することができる。このため、従来まで不可能であった 3次 元上のデザイン幅が広がり、付加価値を向上させた製品を提供す ることが可能となる。

請求の範囲

1. 金型の表面にフォトレジストを塗布し、

前記金型の形状と同様な形状にフィルム状のフォトマスクを成形し、

5 前記形状に成形されたフォトマスクを、前記フォトレジストが 塗布された金型に密着させて、露光及び現像を行い、

前記現像された金型にエッチングで、前記フォトマスクに形成 されたパターンを刻むことを特徴とする

金型表面装飾方法。

10 2. 請求の範囲第1項記載の金型表面装飾方法において、

前記金型の形状と同様な形状にフィルム状のフォトマスクを成形する処理は、加熱されたフォトマスクを所定の型に密着させる 処理である

金型表面装飾方法。

15 3. 樹脂成形用の金型において、

前記金型の表面に塗布されたフォトレジスト上に、前記金型の 形状と同様な形状に成形されたフィルム状のフォトマスクを密着 させて、エッチングのための露光及び現像を行って、前記フォト マスクに形成されたパターンが刻まれた形状とした

20 金型。

要 約 書

3次元の形状を有する金型全体、又は一部にフォトマスクのつなぎ目がなく簡単にパターンを転写できるようにするために、フォトマスク2として汎用のポリエステルフィルム上に感光性材料を塗布したものを用い、パターン形成後、真空成形等で金型1と同じ形状に成形してフォトレジストを塗布した金型1′と密着、露光、現像するようにした。

F/G. 1

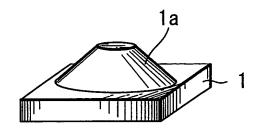


FIG. 3A

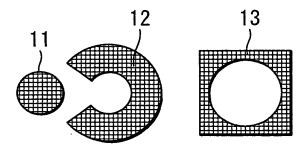
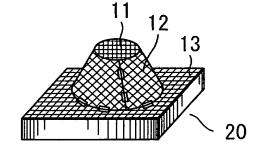


FIG. 3B



F1G. 3C

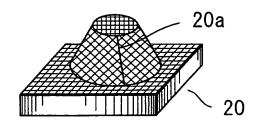


FIG. 2A	2
F1G. 2B	2
F1G. 2C	2
FIG. 2D	2'
FIG. 2E	1
F1G. 2F	1'
F1G. 2G	2'
FIG. 2H	1''

引用符号の説明

- 1 … 金型
- 1 a … … 金型の3次元曲面部
- 1 ´… ・・・ フォトレジストを塗布した金型
- 1"…… エッチング済み金型
- 2 …… フォトマスク
- 2 '…… 成形済みフォトマスク
- 3 ・・・・・・ 遠赤外線ヒータ
- 4 …… 真空成形用の型
- 11, 12, 13…… フォトマスク
 - 20 ・・・・・ フォトレジストを塗布した金型
 - 20 a ····· 金型表面上のつなぎ目